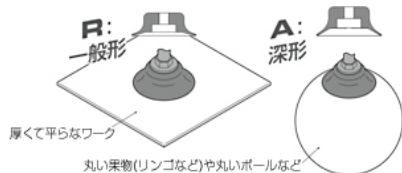


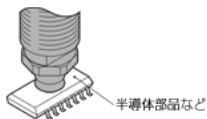
特長

厚くて平らなワークに最適な一般形パッド。丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形パッド。半導体製造設備に最適な小型タイプを用意。

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

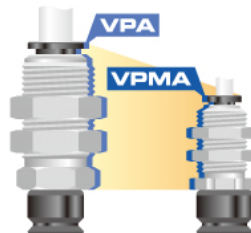


小型パッドは、半導体部品への対応が可能



小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A, B, C, D, Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。

オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。



ホルダを設備から取外すこと無くパッド部の交換が可能。

「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。

※パッド材質：ニトリル、導電性ゴム(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBRは、低濃度オゾン対策に適しておりませんのでご注意ください。